

DuEX データ関連人材育成プログラム関西地区コンソーシアム データサイエンスインターンシップ実施要項（学生向け）

インターンシップの条件について

参加条件：①大阪大学、神戸大学、和歌山大学、滋賀大学、奈良先端科学技術大学院大学、大阪府立大学、大阪市立大学のいずれかに在籍している、データサイエンスに興味を持つ修士及び博士学生であること

（文理問いませんが、データサイエンスに特化したインターンシップです）

②インターン派遣日迄に、データ関連人材育成プログラム（DuEX）への登録が必要です

③派遣前のデータ関連人材育成プログラム（DuEX）Aコース科目履修をお勧めします

報酬：各企業等のインターンシップのプログラム内容によって報酬の有無や金額が異なります。企業とのマッチング会にて、またはインターンシップ開始までに事前にプログラムの内容などを確認して下さい。

期間：2週間から3か月（企業様と学生とで相談の上決定）

※実施日の合計が7日間以上90日以内であること。

※途中で休日を挟んだり、午前中のみや特定の曜日を実施日としても構いません。

実施形態・時間等：週2日x7週間など、企業と学生との間で、授業等の兼ね合いを考慮・相談の上決定

※大学での研究を優先し、学業に支障が生じないよう予定を組んで下さい。

経費支給対象：実施日の交通費、遠方先（東京など）での実施に係る交通費及び宿泊費

単位認定：下記いずれかの条件を満たした場合に「データサイエンス インターンシップ」2単位修了

a) 「データサイエンス インターンシップ（2単位）」

※インターンシップ実施日数が14日以上90日以内で2単位を修了

b) 「データサイエンスインターンシップⅠ（1単位）」に加え、

「データサイエンスインターンシップⅡ（1単位）」

※インターンシップ実施日数が7日間以上14日未満で1単位とし、2単位を修了

注釈：7日間以上とは、1週間（勤務日5日）以上とし、1週間の中に休日での自己研修も含む

インタラクティブ・マッチング参加について

インターンシップ実施に向けた、学生と企業とのマッチング会です。

学生の皆様に自身の研究に関するプレゼンを行っていただき、企業との意見交流や質疑応答をする事で相互理解を深め、企業と学生の要望がマッチした場合にインターンシップが決定します。

・内容：①学生による、自身の研究成果がどのように社会実装されるかのイメージを含めた、

10分間のプレゼンテーション

②企業の自社紹介及びインターンシップ内容紹介

③質疑応答、フリートーク

・用意頂くもの：10分間のプレゼンテーション資料

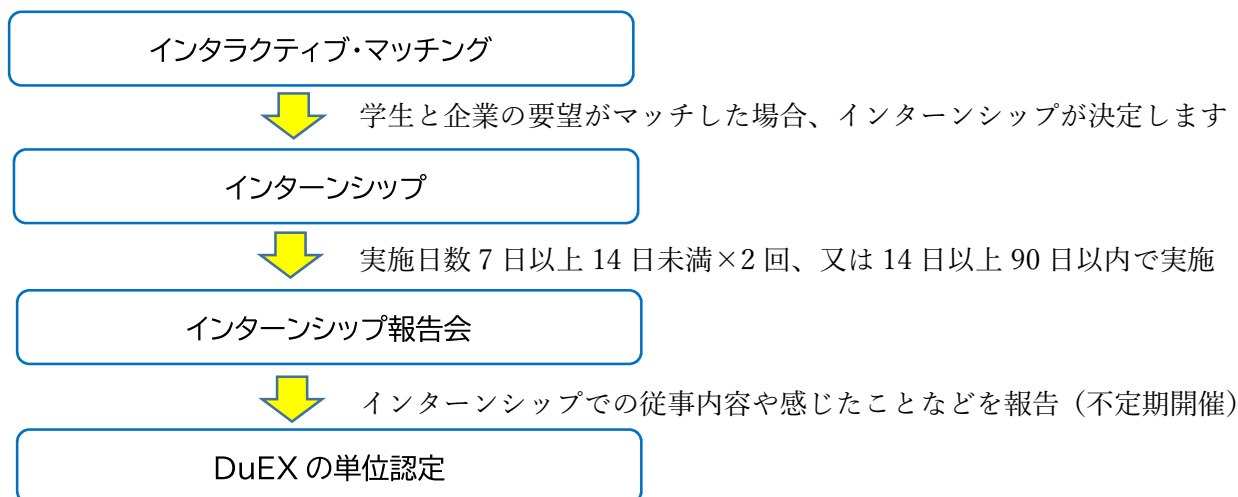
（自己紹介2分、自身の研究成果がどのように社会実装されるかのイメージ6分、インターンシップへの抱負・将来のキャリアプラン2分）

・発表時のアドバイス

プレゼンが「研究発表」に偏り過ぎず、人事部門の方など非専門家にも分かり易い説明を心掛けて下さい。

今の研究テーマを選択した理由、研究を通して獲得したと思うスキル、また研究成果がどのように社会実装されるかのイメージなど、インターンシップに繋がる出口志向を意識してください。

インターンシップの流れ



インターンシップ決定後の注意事項

・守秘義務について

インターンシップ実施中に知り得た情報は、一定の期間、社外に漏らさないで下さい。

インターネット上の掲示板やSNS等への書き込みも控えて下さい。

・保険の加入について

学生教育研究災害傷害保険(学研災)及び学生教育研究賠償責任保険(学研賠)への加入が未だの方はご加入ください。本学では、生協保険取扱い窓口にて手続きが可能です。

学研災は、正課中（授業中・研究活動中）、学校行事中、学校施設内にいる間、学校施設内外での課外活動中又は通学中・大学施設間移動中に被ったケガに対し、その治療日数に応じて保険金が支払われる全国規模の補償制度であり、学研賠は受入れ先企業の財物を損壊したなどにより被る法律上の損害賠償を補償します。

・企業との誓約書・契約書取り交わしについて

インターンシップ実施にあたり、企業より誓約書や契約書の取り交しを求められる場合には、必要に応じて署名捺印の上、約束事項を遵守して下さい。

・企業ご担当者とのインターン実施日程・条件の調整、仕事内容（課題）の事前設定について

企業ご担当者との直接のメールやり取りの際は、企業の社内機密に触れない可能な範囲で、データ関連人材育成プログラム（DuEX）事務局 mmds-duex@sigmath.es.osaka-u.ac.jp に CC を入れて下さい。

◎お問い合わせ等はデータ関連人材育成プログラム(DuEX)事務局までお願い致します。

問い合わせ先：mmds-duex@sigmath.es.osaka-u.ac.jp